[11] Utility Model Unexamined Publication No. S64-45760

[21] Application number: S62-140779

[22] Date of Filing: September 14, 1987

[43] Date of publication of application: March 20, 1989

[51] Int.Cl.4:

C 23 C 14/22

H 01 L 21/205

21/208

21/68

[54] Title of the Invention: Vacuum Deposition Equipment

[71] Applicant: NEC Corporation [72] Inventor(s): Fumiaki Kitano

### [57] What is claimed is:

Vacuum deposition equipment such as sputtering equipment and plasma CVD equipment, the vacuum deposition equipment comprising a laminated member made by laminating plurality of thin metal sheets of 20 to 50 µ, the laminated member being easily detachable and being disposed on one of a shielding sheet and a depositing substrate support provided inside the equipment.

## [Brief Description of the Drawings]

Fig. 1 is a sectional view illustrating an internal structure of sputtering equipment in accordance with a first exemplary embodiment of the present invention, and Fig. 2 is a sectional view of a second exemplary embodiment of the present invention.

- 1 Depositing substrate
- 2 Depositing substrate support
- 3, 6 Thin stainless steel sheet member
- 4 Al target for sputtering
- 5 Shielding sheet
- 7 SiO<sub>2</sub> target for sputtering

#### ⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出顧公開

# ® 公開実用新案公報(U)

昭64-45760

MInt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和64年(1989)3月20日

C 23 C H 01 L 14/22

21/205

8520-4K 7739-5F 7630-5F

N - 7454 - 5F

審査請求 未請求 (全1頁)

の考案の名称

真空被着装置

②実 顧 昭62-140779

昭62(1987)9月14日 ❷出

北野 四考

文 紹

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

创出 類 人

日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理

弁理士 菅 野

### 砂実用新案登録請求の範囲

スパツタリング装置、プラズマCVD装置等の 真空被着装置において、装置内部に設けたシール ド板或いは被着基板支持体に、容易に脱着可能な 20~50μの金属薄板を複数枚重ねた部材を設置し たことを特徴とする真空被着装置。

#### 図面の簡単な説明

第1図は本考案の実施例1のスパツタリング装

置の内部構造体の断面図、第2図は本考案の実施 例2の断面図である。

1 ……被着基板、2 ……被着基板支持体、3, 6……ステンレス薄板部材、4……スパツタリン グ用Alターゲット、5……シールド板、7…… スパツタリング用SiOaターゲツト。



